

公 司 資 訊	公司名稱：環球晶圓股份有限公司中德分公司			
	產業類別	半導體製造業	主要營業項目	半導體、矽晶圓材料
	聯絡電話	03-5783131 分機 1378	傳真電話	
	*公司地址	新竹市科學園區研新一路 2 號 (新竹科學園區)		
	*成立時間	1996 年 6 月份	*負責人	薛銀陞
	*公司簡介			
<p>◆中德主要產品為半導體八吋(200mm)、十二吋(300mm)拋光及磊晶矽晶圓材料。自 1995 年建廠，一年後即產製出第一根 8 吋晶棒，1996 年 6 月開始商業運轉，11 月通過 ISO9002 認證，逐漸次獲得政府及國內、外客戶諸多肯定與殊榮。</p> <p>◆中德電子材料股份有限公司成立於 1994 年 9 月，MEMC 宿為全球最大專注於半導體矽晶圓材料生產製造的美國公司，由於企業併購關係，中德於 2016 年 12 月之後成為台灣環球晶圓公司體系的一環，為環球晶圓集團注入新的血脈，一同躍升成為全球第三大矽晶圓材料製造公司，於 2020 年 2 月起，更名為「環球晶圓股份有限公司中德分公司」。</p> <p>◆中德重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間，歡迎優秀的朋友一起加入中德的行列。</p> <p>◆經營理念 專注公司在技術上的長期成長與全球客戶所關注的高科技發展趨勢；並且透過展現技術實力和在地成本優勢的能力，著眼於企業的長期發展，探索公司每一個可能繼續成長的機會。</p> <p>◆企業願景：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 矽晶圓材料產品與服務的品質。 2. 員工的滿意度。 3. 股東期望的報酬與價值。 4. 善盡社會責任，使我們的世界能更好。 <p>◆企業策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 選才、育才、用才及留才，達成全面成就。 2. 回饋社會，善盡企業公民之責任。 3. 提供更好的產品服務，滿足客戶並創造利益 4. 從外界客戶的眼光不斷要求自己。 5. 達成股東期望的財務報酬。 6. 堅持追求卓越的品質，與製造系統，成為台灣矽晶圓客戶的第一選擇。 7. 運用區域優勢來建立競爭優勢。 <p>◆中德核心價值觀：</p> <p><Global Family, Global Solutions!></p> <p>• People 人本 • Integrity 誠信 • Passion 熱忱 • Excellence 卓群 • Innovation 創新</p>				
*福利制度				
一、獎金				
季獎金、員工分紅、春節值班紅包、三節禮金/生日禮金、信託儲蓄福利、完善退休金、提專利獎金 勞動節禮金、生育補助				
二、訓練/生涯規劃				
晉級升等、教育訓練及補助、在職進修及補助、職涯發展規劃				
三、休假/保險				
入職即享特休、團體保險（壽險，意外險，醫療險等）				
四、其他				
定期職醫駐診、婚喪喜慶補助、傷病住院補助、社團補助、旅遊補助(春/秋)、員工及子女教育補助 特約商店、資深員工表揚、尾牙抽獎、員工餐廳、免費交通車、年度健康檢查				

職缺內容說明

職務名稱 (需求 人)	助理技術師 (需求 30 人)	職務名稱 (需求 人)	
工作內容	負責半導體矽晶圓片生產製造	工作內容	
要求條件	1. 高中職以上畢業 2. 無經驗亦可 3. 可配合輪班	要求條件	
工作時間	四班二輪, 做二休二(每三個月日/夜班輪調)	工作時間	
工作待遇	保障年薪 14 個月, 享獎金 月薪 30,000~38,500 元 (固定或變動薪資因個人資歷或績效而異) 以「總年薪」概觀平均月薪為 34,000~42,000 元 (加班費另計!!)	工作待遇	
應徵資訊	應徵單位/部門	人資發展部	應徵方式/準備資料: 至 104 投遞履歷: https://www.104.com.tw/job/6uonb?jobsourc=e=company_job 面試時間: 每週一~五 隨到隨談 (8:30~10:00/13:00~15:00) 都可以來面試
	聯絡人	劉小姐	
	聯絡電話	(03)578-3131 分機 1378	
	電子郵件	nliu@gw-semi.com	
			進修部公告核准章 

◎進修部公告之徵才資訊，如有意願應徵者，請依”應徵資訊”親洽辦理。

企業徵才登記表 刊登作業流程說明

感謝貴公司提供就業機會給本校學生，為提供同學明確就業資訊
煩請貴單位承辦人填寫徵才登記表時，應注意以下事項：

一、刊登作業流程說明

1. 公司行號自行下載表單，完成資料填寫。
2. 請將貴公司登記表，以電子郵件寄至公務信箱：uchjob@gmail.com
主旨格式為：「健行科大企業徵才- □□□公司登記表」
3. 承辦人收到信件會於5個工作天內(不含例假日)辦理，並公告於網頁。
本表單承辦人具修訂之權利，以不影響提供之原始資料或呈現之詞句原意為主。
修改之內容，於回信時回傳檔案供複查確認或於信件內容載明文件修改處。
4. 核准公告後，請自行參閱本部網頁，不另行通知；如需相關協助，於上班日致電承辦人。
5. 網頁刊登位置說明：1. 進修部首頁公告 2. 進修部就業專區-就業快訊
紙本資訊提供：1. 進修部就業資訊公佈欄 2. 洽承辦人索取資訊
6. 每學期文件刊登時限為公告日起至當學期末止，新學期原單位愈刊登職缺，煩請重新提供資料查核。
7. 本部公告之職缺資訊，如有意願應徵者，皆**自行**與公司連絡人接洽，本部**無**提供引薦服務。
除特殊個案，需經本部組長級以上主管簽核，奉核後由承辦人辦理相關事務。
8. 相關事項，依本校行政作業流程辦理，如有問題可洽承辦人員。

二、登記表填寫注意事項

1. 公司簡介：請提供認識貴公司之重點資訊即可，請勿過多修飾詞句或贅字。***標示請務必填寫**
2. 福利制度：請填寫員工享有之公司全體人員福利，勿提供應聘職務之個別福利內容。
3. 職缺內容說明：每份表單以填寫2項職缺為主，如有2項以上，請另填新表單(公司資訊可省略)
檔名請加註數字編號，以避免審閱文件時有遺漏之狀況。
4. 職務說明：請精簡扼要並如實填寫，提供資訊經查證與事實不符，事發起永久停止提供業務服務，立即解除屬名之合作案及撤除電子或紙本文件；違者不得以任何形式要求賠償，本部亦無須受理。
5. 依規定，刊登本部之文件需有進修部核准簽章。
6. 公告後如需修改資料，請**轉寄**承辦人電子郵件，或來電確認修改事項。
7. 進修部學務組具修改相關規定之權益，如有疑問可洽承辦人
8. 企業徵才登記表所標示之公司或個人資訊內容，經本部承辦人確認收件，**即認定**公司或個人**同意**
本部辦理業務時，可使用或公開相關資訊，本部經手人員依個資法規定，不得轉為其他業務項目使用，違者依個資法相關規定辦理。

承辦人聯絡資訊

進修部學生事務組

陳柏村 先生

電話：(03)458-1196 分機 3723

信箱：pocun.chen@uch.edu.tw

地址：320312 桃園市中壢區健行路 229 號

時間：週一至週五 14:30~22:00